PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

54-142159

(43)Date of publication of application: 06.11.1979

(51)Int.CI.

B23K 1/08 H05K 3/34

(21)Application number: 53-049792

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

28.04.1978

(72)Inventor: FURUTA KENJI

(54) SOLDER RECEIVE PROCESS IN MAGNETIC FIELD FOR FLUXLESS SOLDERING

(57) Abstract:

PURPOSE: Mixture of acicular magnetic body with molten fluxless solder bath, magnetic field generating means, and solder jetting means are used for solder receiving process, whereby IC circuit tips are tentatively soldered to ceramic substrate in a simple and econimical manner.

CONSTITUTION: Copper wire 6 for magnetic field generation is wound around and insulated from the side wall of the solder bath 1 containing molten fluxless solder. Fine acicular magnetic body 9 is mixed into the solder bath 4 which is caused to jetted from the jet mouths 3 as solder stream 5 by use of the motor 2. Ceramic substrate n is moved by belt fixture in the arrow direction on the bath 1 so that the substrate surface to be soldered faces downwards. Vertically directed magnetic body 9 is deposited on the pedestal portion 8 of the substrate 7. Belt speed is adjusted so that the substrate 7 remains in the magnetic field until solder soldifies and is made portable. Thus, the process enables fluxless tip deposition on the substrate in less work and cost.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

19日本国特許厅(JP)

10 特許出願公開

⑩公開特許公報 (A)

昭54-142159

⑤Int. Cl.² B 23 K 1/08 H 05 K 3/34 識別記号 匈日本分類

12 B 24 59 G 402.1 庁内整理番号 7516—4E ❸公開 昭和54年(1979)11月6日

7516—4E 6370—5F

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3. 頁)

図フラックスレスはんだ用磁場迎えはんだ方法

②特 願 昭53-49792

22出

類 昭53(1978)4月28日

⑦発 明 者 古田健二

横浜市戸塚区戸塚町216番地

株式会社日立製作所戸塚工場内

⑪出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区丸の内一丁目 5

番1号

個代 理 人 弁理士 薄田利幸

明 細 警

1 発明の名称 フラックスレスはんだ用磁物迎 えはんだ方法

2 特許請求の範囲

3. 発明の詳細な説明

本発明は微細な磁性体の針を浮かせたはんだ 槽を磁界の中に置きセラミック基板等の迎えは んだする方法に関するものである。

本発明の目的は、フラックスレスにおいても・十分を強さをもつてセラミック悪板等へチップは を仮付けする事が可能な迎えはんだをされた器・ 板を供給するためのフラックスレスはんだ用磁・ 物迎えはんだ方法を提供する事にある。

前記目的を選成するため本発明は、溶融フラ・ ァクスレスはんだ椿の周囲に磁界発生装置を設っ けて、こので、 ないで、 ないでは、 ないでは、

はんだ棺本体の側部に設置してあるモータ220

は溶融はんだ4を噴流する原動力ではんだ槽中 に設けてあるはんだ噴出口3から噴流はんだ5 を噴流させる。第2図はセラミック基板のペデ ィスタル部に迎えはんだ作業をしている時のは んだ噴出口付近の状態を説明する模式拡大図で ある。図において、はんだ槽中の客融はんだ4 中には微細な針状磁性体のが混入されて、噴流 用モ・タ2で攪拌されているため、噴流はんだ 5 ははんだ噴出口 3 からはんだ槽上方のセラミ ック 基 板のペディスタル部 8 に 噴流 している。 ¹¹ セラミック基板フは第1図において矢印で示さ、 れる方向からはんだ槽上方にペルト治具によつ。 て被はんだ面を下方にして送られてくる。はん、 だ槽はセラミック基板が上方に送られてくると・ 共にはんだ唆衆機構が動作すると共に、磁界発15 生装置のコイル銅製6に電流が通電されて磁界・ が発生する。するとセラミック基板フ上のペテ・ ィスタル部8には、俊細な針状磁性体のを含ん・ だ迎えはんだが付着する。この時 微細を針状磁・ 性体のは磁界によつて基板に垂直方向に位置ず20

けられているため、あたかもベディスタル部に 針状物体が装着しているはんだ部が形成される。 こゝに用いる勧細な針状磁性体の大きさは 10~ 30 Am の直径で 200~300 Am の長さの柱状片である。 針状磁性体の材質は磁化し易い材質のものであ ればなんでもよく、特に鉄片とは限定せずニッ ケル等の金属片でもよい。

次に磁界の強さは迎えはんだ部で1000エルステッド位の磁化力を得ることが出来れば容融はんだ中で針状磁性体を所定の方向に分布させるいことができる。また針状物体が装着したはんだいばはんだが固まるまでの間磁界発生領域中に、保持することが必要で、この時間はベルトコン・ベアの送り速度で調整をする。

本 與 施 例 で は 磁 界 発 生 装 置 を は ん だ 槽 本 体 の :3 内 側 面 全 面 に 励 番 用 コ 1 ル 銅 線 を 巻 装 し た が 、 ・ は ん だ 椿 中 の は ん だ 噴 出 口 近 傍 の み に 所 望 の 磁 . 界 を 発 生 す る 慢 稗 を 設 げ て も 後 述 す る 効 果 と 同 . ー の 効 果 を 得 る こ と が で き る 。

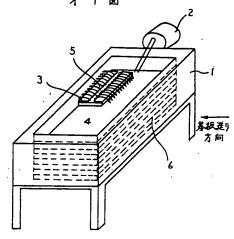
本発明によりペティスタル上に装滑された観力

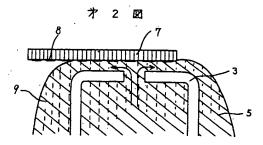
細な針状磁性体は迎えはんだ時にチャプ上のは んだパンプに突き刺さり、フラックスがその粘 着力で集積回路チャプをセラミック事板に保持 したと同一の接続効果を発揮することができる。

以上説明した如く、本祭明によるチャブ仮付き方法を採用する事により、フラックスレスにんだ付においてもはんだりフロー以前でもチャブでは確実に基板上に保持されているので作業性良く取扱え、又実動化による搬送が可能となる。これつてフラックスレスにんだ付が可能となり、に洗浄工程が廃止出来る等の効果も大きく、作業・性の向上、作業の管略化、コストの供減等に寄・与する。

一 函面の 無単左説明

第1 図は本発明を応用したはんだ相(フロー is ソルダー)の一例の外観見取図である。 6 の点、 銀は磁界発生用コイルであり、はんだ相の側板、 の内側に隠れている事を示している。 第2 図は、 セラミック基板迎えはんだ時の噴出口付近の状、 駆を拡大したものである。





代理人弁理士 薄田 利 幸

Rest Available Copv